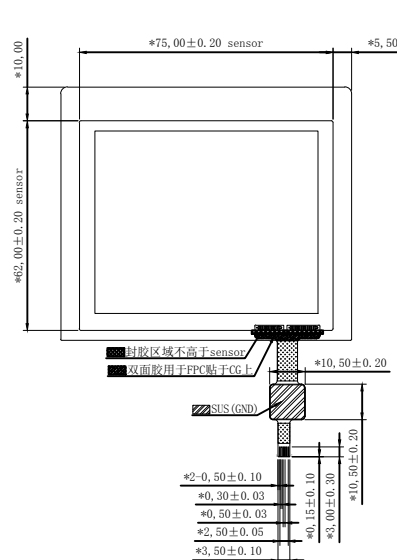


REV.	DESCRIPTION	DATE	NAME
A0	初版发行	19. 07. 16	yangyan

Bottom View



1. 未注公差:  $\pm 0.20$ ;
2. 所有材料必须符合RoHS2.0与无卤素标准.

PIN#	Assignment
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Property	Requirement
IC	1112111A
Surface Hardness	68(750g)
Light Transmission	>85%
Operating Temperature	-20~100°C
Storage Temperature	-30~80°C
Operating Humidity	45~85 RH
Storage Humidity	45~85 RH

COVER GLASS
TOP OCA
TOP SITO FILM
BOT OCA
BOT SITO FILM



1. 请确认/补充图纸右侧的硬件规格表？
2. 产品用途是什么？户内使用还是户外使用？空调/采暖. 温控器 户内使用
3. 线性度和准确度要求？是否有其它规格要求？比如palm（防手掌），防水，主动笔或被动笔，手套，手势唤醒，接近感应功能, 黑屏唤醒，hotknot… 防水、防指纹、黑屏唤醒
4. 是否过WIN8/WIN10认证？
5. EMC的测试要求？（包括：CS（传导抗干扰）测试、ESD测试、EFT测试、EMI测试、浪涌抗扰度测试）
6. OS（operating system操作系统）是什么？
7. CTP表面需要加贴厚盖板吗？如有贴厚盖板，厚度多少？与CTP之间的间隙多少？需要盖板、厚度1. 8mm、间隙0. 2mm。
8. 固定接电源还是便携电池供电？  
固定

硬件规格			
触摸点数	5	LCM分辨率	???
机壳材质	PC	LCM类型	???
VDD供电电压	3.3V	CTP与LCM间隔	0.3mm
I <sup>2</sup> C通讯电压	3.3V	I <sup>2</sup> C通信地址	???
Sensor ID	??? / ???	中断触发方式	上升沿/下降沿
天线类型	FPC	天线净空区域	结构图
ESD要求	4KV / 8KV	坐标原点	左上角
主板I <sup>2</sup> C上是否有拉电阻	是	主板INT上是否有拉电阻	是